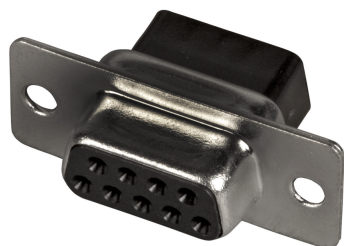


DATENBLATT

DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/25



Beschreibung

Verzinnntes Gehäuse. Gütestufe III \geq 50 Steckzyklen.

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ
34601.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09	9	E-DFCR/09
34602.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/15	15	E-DFCR/15
34603.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/25	25	E-DFCR/25
34604.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/37	37	E-DFCR/37
34605.1	DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/50	50	E-DFCR/50

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

